PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02172289 A

(43) Date of publication of application: 03.07.90

(51) Int. CI H01S 3/18

(21) Application number: 63326826 (71) Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing: 23.12.88 (72) Inventor: YAMAZAKI HIROYUKI

(54) DISTRIBUTED FEEDBACK SEMICONDUCTOR LASER

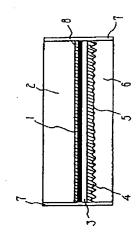
(57) Abstract:

PURPOSE: To restrain hole burning by a simple method, and realize stable oscillation of single axis mode even at the time of large output by making the groove depth of a diffraction grating shallow in the vicinity of the central part of an active waveguide, and making the depth deeper as the groove approaches more closely to both end surfaces of the active waveguide.

CONSTITUTION: The groove depth of a diffraction grating 5 is made shallow in the vicinity of the central part of an active waveguide composed of an active layer 1, a buffer layer 3, and an optical guide layer 4, and is made gradually deeper as the groove approaches more closely to both end surfaces of the active waveguide. In this manner, coupling coefficient is nonuniformly distributed in the direction along the active waveguide, e.g., the axial direction of a cavity. For example, the coupling coefficient in the vicinity of the central part of the resonator is small to be 30cm⁻¹ or so, and it is gradually increased up to about 70⁻¹cm toward the end surface. Hence the electric field distribution becomes flat, and hole burning is effectively restrained. Thereby, hole burning can be restrained by a simple

method, and stable oscillation of single axis mode can be realized even at the time of large output.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio



®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−172289

⊚Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月3日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 分布帰還型半導体レーザ

②特 顧 昭63-326826

②出 顧 昭63(1988)12月23日

勿発 明 者 山 崎

裕幸

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

⑩出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明をおき

発明の名称

分布帰還型半導体レーザ

特許請求の範囲

レーザ発振に与る活性導波路に回析格子が形成され、前記活性導波路の中央付近で前記回析格子の位相がシフトしている位相シフト分布帰還型半導体レーザにおいて、前記回析格子の消の深さが、前記活性導波路の中央付近で浅く、活性導波路の両端面に近づくにつれて次第に深くなっていることを特徴とする位相シフト分布帰還型半導体レーザ。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光ファイバ通信等に用いられる単一軸 モード発振の分布帰還型半導体レーザに関する。 〔従来の技術〕

(発明が解決しようとする課題)

分布帰還型半導体レーザを製作する上で、従来は、軸方向(光が伝播する方向、すなわち半導体レーザの端面に垂直な方向)にレーザ発援光と回析格子の結合係数Kがほぼ均一な回析格子を作製していた。しかしながら、 入/4位相シフト分布帰還型半導体レーザでは位相シフト領域付近に配界強度が集中するため、高出力時においてホール

バーニングが生じ、モードの不安定性が引き起こされ、レーザ発振光のスペクトル線幅が増大場合があった。この様なホールバーニングについics Letters) 誌、第22巻、第20号の1046页に記載されている。現在は光出力約10mwとがまれて出数されている。現在は光出力約10mwとが、比較的小出力で半導体レーザが使われることは、分の展距離化に伴い、光出力20mw~50mwの高出力が要求されるため、高出力が明確という。ことは、分の原型半導体レーザの開発は必須である。従って半導体レーザの高性能化を図る上で極めて重要である。

これまで、このホールバーニングを抑制する手段としては、例えば、字佐見等が、昭和63年電子情報通信学会秋季全国大会講演論文集、分冊C-1のC-155番で報告しているように、電

ことにより、ホールバーニングを抑制するものである。第5図に、従来の分布構選型入/4位相シフト半導体レーザの共振器軸方向の電界分布と図析格子形状(溝の深さ)の関係を図す。第5図に示すとうり、従来の共振器軸方向に関して、均一な結合係数 K (約50cm - 1程度)を有する分布帰還型入/4位相シフト半導体レーザでは中央の位相シフト部において電界強度が強くなり、高出か時においてホールバーニングが生じやすい。

〔 実施例〕

以下実施例を示す図面を用いて本発明を詳細に

極を共振器軸方向に分割し、各電極の注入電流を 変化させてホールパーニングを抑制する方法が試 みられているが、煩雑で実用性に欠ける。

本発明の目的は、比較的簡単な方法でホールバーニングを抑制し、高出力時においても安定に単一軸モード発援可能な A / 4 位相シフト分布帰還型半導体レーザを提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

活性導波路に沿って回析格子が形成され、活性 導波路の中央付近で回析格子の位相がシフトして いる位相シフト分布帰還型半導体レーザにおい て、前記回析格子の溝の深さが、活性導波路の中 央付近で浅く、活性導波路の両端面に近づくにつ れて次第に深くなっていることを特徴とする位相 シフト分布帰還型半導体レーザによって、上述の 同題を解決できる。

〔作用〕

本発明の主旨は共振器軸方向(活性導波路に沿った方向、すなわち、半導体レーザの出射端面に 垂直な方向)に結合係数Kを不均一に分布させる

説明する.

第1 図は本発明の第1 の実施例であり、 入 / 4 位相シフト分布帰還型半導体レーザの断面構造図である。まず n - I n P 基板 6 上に、共振器軸方向に沿って溝の深さを変化させた回析格子 5 を形成する。このような回析格子 5 の形成の方法を第2 図に示す。

n-InP基板6上に、ホトレジストを塗り電子ビーム(EB)露光により、第2図(a)に示すように基板中心部から端部にいくほど幅が狭く、間隔が広いストライブ状にパターン化したホトレジスト9を形成する。このホトレジストを除去する(b))。この後ホトレジストを除去することにより、共振器の中心部分は溝が浅く端面付近は溝が深い回析格子5を形成することができる(第2図(c))。尚、入/4位相シフト領域形成は従来と同じ方法を用いた。

このようにして中央付近に入/4位相シフト領域をもつ回析格子5を形成した基板6上に1.3

特閒平2-172289(3)

μm組成のInGaAsP光ガイド階4、InP のバッファ暦3、1.55μm組成のInGa AsP活性層1、1.3μm組成のInGaAs Pメルトバック防止 (AMB) 慰8、InPのク ラッド 2 を 順次成長し、活性 個、 バッファ 個、 光ガイド層から成る活性光導波路を有する積層構 **造を作る。この後、この積層構造をエッチングし** てストラブ状とし、この両側に高抵抗層を形成し て埋め込み構造とした。最後に熱放散を良くする ことと、長共振器により狭線幅化をはかるため共 振器長1000μmに切り出し、その端面に反射 防止膜としてシリコン窒化膜フを形成して半導体 レーザとした (第1図). この半導体レーザの評 価を行ったところ室温 C W において、最大180 mWと従来にない高出力が得られた。発掘スペク トル森幅として500KHz, SMSR40dB 以上と、従来にない高性能の分布帰還型半導体レ ーザが得られた。通常の共振器長300μm程 度で切り出した本発明の半導体レーザでは、発 振しきい値電流10~20mA、 飲分量子効率

本発明の特徴は、人/4位相シフト分布帰還型 半導体レーザにおいて、その回析格子の結合効率 Kを共振器の中心付近で小さくすることにより、 ホールバーニングを抑制したことである。それに よって、高出力で且つ発振スペクトル線幅の狭い 優れた分布帰還型半導体レーザか実現できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である 入/4位相シフト分布帰還型半導体レーザの機略図、第2図ならびに、第3図は本発明における半導体レーザの回析格子を作製する方法の例を示した図、第4図は回析格子の深さを不均一にした場合の軸方向電界分布を示す図である。

1 … 活性層、2 … クラッド層、3 … バッファ層、4 … 光ガイド層、5 … 入/4 位相シフト回析格子、6 … n - I n P 基板、7 … シリコン窒化膜、8 … メルトバック防止層、9 … ホトレジスト・

代理! 并理士 内 原 晋

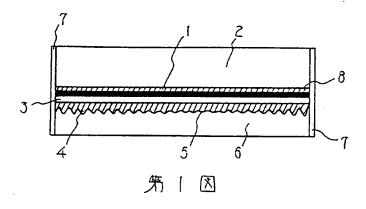
0 . 2 5 W / A 程度のものが、再現性良く得られた。

このような人/4位相シフト分布帰還型半溥体レーザの回折格子5は第3図に示す方法でも作製可能である。すなわち、n-InP基板上6にに済の深さが均一な通常の入/4位相シフト回折格子5を形成した後、共振器の両端側に、エッチングから回折格子5を保護するためのホトレジスト9を形成する(第3図(b))、ホトレジストクをおようにし(第3図(b))、ホトレジストクを除去して回折格子とする(第3図(c))

、なお、実施例においては、材料系をGaAsにしても実現可能であり、また、活性領域を量子井 戸構造としても可能である。

一尚、実施例では光ガイド層に回析格子が形成されているが、他の周、例えば活性層に形成してもよい。回析格子は光が伝播する領域にあればよい。

〔発明の効果〕



1:活性度、2:クラッド度、3:パッフェ度、

5: 回析伶子、 6: n-InP基板、

7:シリンを化除、8:メルトパック防止層、

